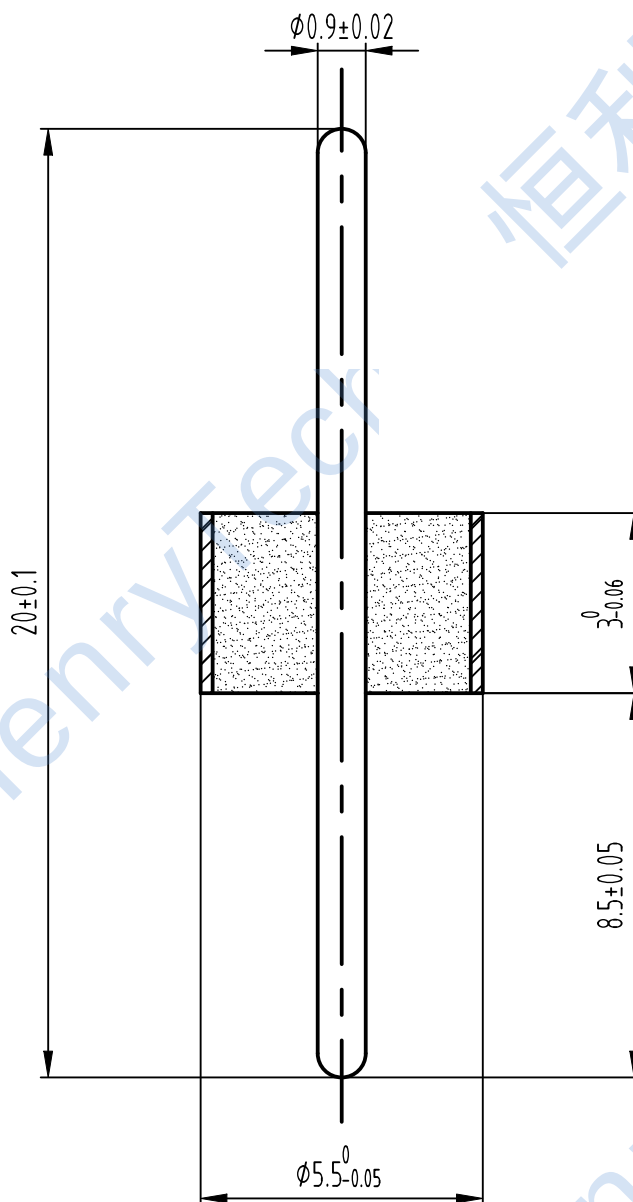




技术要求：

1. 特性阻抗：50Ω
2. 频率范围：DC ~ 12GHz
3. 驻波比：≤ 1.1
4. 插入损耗：≤ 0.2dB
5. 绝缘电阻：≥ 5000MΩ@500V
6. 介电耐压：≥ 300V
7. 使用寿命：≥ 500次
8. 密封漏率：≤ 1.013x10<sup>-3</sup>Pa · cm<sup>3</sup>/S
9. 温度范围：-65 ~ +155
10. 镀层厚度：≥ 0.4 μm软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

装配图

HN-RF5530-0.9(20-8.5)R

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司  
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

|    |    |       |     |    |  |      |  |  |     |  |     |  |
|----|----|-------|-----|----|--|------|--|--|-----|--|-----|--|
|    |    |       |     |    |  | 图样标记 |  |  | 重量  |  | 比例  |  |
|    |    |       |     |    |  |      |  |  |     |  |     |  |
|    |    |       |     |    |  |      |  |  |     |  |     |  |
|    |    |       |     |    |  |      |  |  |     |  |     |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字  | 日期 |  | 图样标记 |  |  | 重量  |  | 比例  |  |
| 设计 | M. |       | 标准化 |    |  |      |  |  |     |  | 8:1 |  |
| 审核 |    |       |     |    |  |      |  |  |     |  |     |  |
| 工艺 |    |       | 日期  |    |  | 共 页  |  |  | 第 页 |  |     |  |